

独立行政法人日本学生支援機構が発行する
「ソーシャルボンド」への投資について

株式会社 千石(代表者名:千石滋之、以下「当社」という)は、独立行政法人日本学生支援機構(以下、「同機構」という)が発行するソーシャルボンド(第74回日本学生支援債券、以下「本債券」という)への投資を決定いたしました。「ソーシャルボンド」とは、社会的課題の解決に資するプロジェクトの資金調達のために発行される債券のことです。

「ソーシャルボンド」への投資に至った背景

当社は昭和28年の創業以来、「我が社は、世界的標準に立ち、顧客の要求に応えて、優れた技術力により、高品質で廉価な製品を供給する。」を企業理念とした経営を行っております。プレス加工から事業をスタートした当社は、現在では家庭用電化製品、石油暖房機器、ガス調理器・暖房機など各エネルギーを活用した幅広い製品を、企画・開発から製造・販売まで一貫して行い、お客様より高い評価を頂いております。

また、当社はSDGs達成への貢献を目指しており、企業として様々な取り組みを行っております。とりわけ、自社の社員育成・支援力を入れており、その一環として、平成29年7月に奨学金返済支援制度を導入いたしました。当制度は、兵庫県と当社がタイアップして奨学金の返済支援を行うもので、条件を満たす社員に補助金を給付することで奨学金返済への不安を軽減しております。

加えて、自社の社員のみならず、少子高齢化が進む我が国の未来を担う学生、特に昨今の社会情勢の急激な変化で困窮する学生を応援したいと考え、SDGsの目標4、「すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する」の達成に貢献する同機構の本債券への投資を決定いたしました。

当社は、本債券への投資を始め、企業力を通じて持続可能な社会の実現に貢献する取り組みを継続してまいります。

<本債券の概要>

銘柄	第74回日本学生支援債券
年限	2年
発行額	300億円
発行日	令和6年2月7日